




FASFORD TECHNOLOGY

「半導体製造装置メーカー」
海外顧客が 98%

日立・ルネサスの流れを継承し、ファスフォードテクノロジー(株)として独立(2015年)半導体製造の「ダイボンディング」装置の開発・設計・製造および販売・サービスを提供。

■ DBシリーズ ■ DDシリーズ

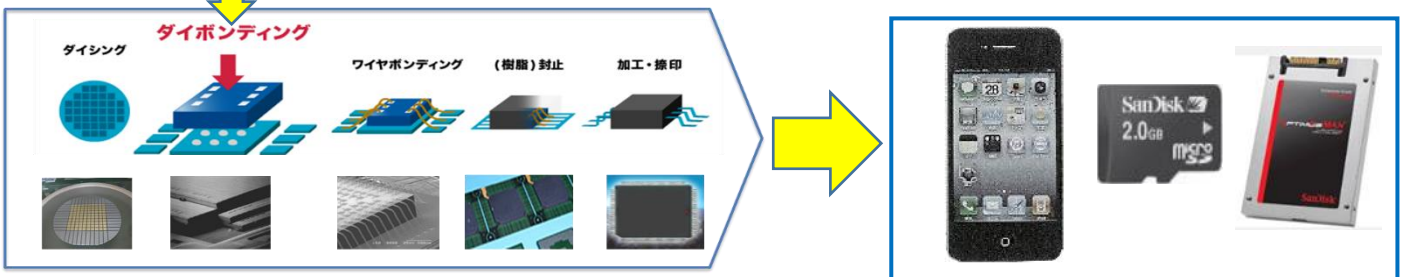


■ SiP・フラッシュ&PoP-DRAM用
ダイボンダ
DBシリーズ・DDシリーズ

SiP: System in Package
DRAM: Dynamic Random Access Memory

2人に1人のスマホに貢献

NAND Flash Share
No.1
(W/W 65%)



* 会社見学会 *

- 3/ 8 (金) 学生見学会 (学生のみ) 14時~15時
- 3/22 (金) 学生見学会 (親同伴可) 14時~15時
- 4/12 (金) 学生見学会 (学生のみ) 14時~15時
- 4/19 (金) 学生見学会 (親同伴可) 14時~15時



※右記 QR コードから説明会ページに進み、お申込みください。

1dayインターンシップ日程一覧

No	カリキュラム	日程
1	総合(メカ・エレクトロニクス)	1/18(金) 2/19(火)
2	機械:メカ	1/25(金) 2/25(月)
3	制御:エレクトロニクス	2/1(金) 3/4(月)
4	ソフト	2/8(金) 3/11(月)

<インターンシップについて>
 冬季インターンシップは、定員に達した為、申込みを終了しています。
 夏季インターンシップについては、マイナビ2020にて掲載予定です。



【問い合わせ先】
 ファスフォードテクノロジー株式会社
 総務部 塚原 樋澤 望月
 〒400-0212
 山梨県南アルプス市下今諏訪 610-5
 TEL: 055-284-6661